

***Judul:***

Studi pengaruh pertumbuhan fasa intermetalik Cu-Sn terhadap konduktifitas listrik kawat penghantar tembaga (Cu) dengan lapisan tipis timah putih Sn

***Pengarang/Penulis:***

***Subjek:***

Electrical wire

***Nomor Panggil:***

S40867

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)